

韓国公開特実統計

2025年11月24日～2025年11月28日公開分

技術分野	内容	件数
H01M	化学的エネルギーを電気的エネルギーに直接変換するための方法または手段, 例. 電池	208
H01L	半導体装置, 他に属さない電気的固体装置	135
G06F	電気的デジタルデータ処理	120
G06Q	管理目的, 商用目的, 金融目的, 経営目的, 監督目的または予測目的に特に適合したデータ処理システムまたは方法; 他に分類されない, 管理目的, 商用目的, 金融目的, 経営目的, 監督目的または予測目的に特に適合したシステムまたは方法	119
H04W	無線通信ネットワーク	95
A61K	医薬用, 歯科用又は化粧品用製剤	94
H04N	画像通信, 例. テレビジョン	71
H04L	デジタル情報の伝送, 例. 電信通信	68
H10K	有機電気的固体装置	62
G01N	材料の化学的または物理的性質の決定による材料の調査または分析	56
C07D	複素環式化合物	52
C12N	微生物または酵素; その組成物; 微生物の増殖, 保存, 維持; 突然変異または遺伝子工学; 培地	50
A61B	診断; 手術; 個人識別	43
G03F	フォトメカニカル法による凹凸化又はパターン化された表面の製造, 例. 印刷用, 半導体装置の製造法用; そのための材料; そのための原稿; そのために特に適合した装置	39
C07K	ペプチド	35
C09J	接着剤; 接着方法一般の非機械的観点; 他に分類されない接着方法; 物質の接着剤としての使用	35
H10B	電子記憶装置	35
A24F	喫煙用具; マッチ箱	34
G06T	イメージデータ処理または発生一般	34
C23C	金属質への被覆; 金属材料による材料への被覆; 表面への拡散, 化学的変換または置換による, 金属材料の表面処理; 真空蒸着, スパッタリング, イオン注入法, または化学蒸着による被覆一般	33

技術分野は各案件のIPCを集計しています。

出願人	件数
Samsung Electronics Co., Ltd.	166
LG Electronics Co., Ltd.	72
Samsung Display Co., Ltd.	67
Korea Electric Power Corporation	47
Contemporary Emperex Technology CO., Ltd.	44
Kia Motors Corporation	40
Hyundai Motor Company	40
Samsung SDI Co., Ltd.	26
Tokyo Electron Ltd.	24
SK On Corporation	22
LG Energy Solutions Co., Ltd.	21
LG Innotek Co., Ltd.	19
LG Chem Co., Ltd.	19
Hyundai Mobis Co., Ltd.	18
Yonsei University Industry-Academic Cooperation Foundation	18
SK Hynix Co., Ltd.	16
Applied Materials, Inc.	16
Seoul National University Industry-Academic Cooperation Foundation	14
Nitto Denko Corporation	14
LG Display Co., Ltd.	13
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.	13
Qualcomm Incorporated	13
Sony Semiconductor Solutions Corporation	13
Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corporation Limited	13

出願人は各案件の全体及び筆頭の出願人（共同出願を含む）を速報的に集計しているため、同一企業の異名表記等の名寄せはしていませんので、実際の件数と相違する可能性があります。

	公開番号	項数	出願人	発明の名称
最多請求項数	1020250166887	629	CASA DI BOLLELLA[US] LIFE JEWEL INTERNATIONAL[US] LIFE PATCH INTERNATIONAL[US]	ELECTRONIC JEWELRY BOXES, ILLUMINATED CHARGING VESSELS, AND NETWORK-READY ELECTRONIC JEWELRY FOR USE WITH SMART PHONES AND WEARABLE DIAGNOSTIC DEVICES INCLUDING MANUFACTURING METHODS, ASSEMBLIES, AND SYSTEMS RELATING THERETO
平均請求項数	14.92			